

御中

PCN-SM2206
2022年12月14日
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社
品質保証部長
長 沼 裕 之



製品納入時の包装仕様の変更について（通知）

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、納入時に使用する包装材の仕様の一部を変更させていただきます。

変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いたします。

敬具

- 記 -

1. 対象製品

SOP8 (150mil) パッケージで、Tube 包装形態で納入している下記の製品。

MB85RC04PNF-G-JNE1、	MB85RC04VPNF-G-JNE1、	MB85RC128APNF-G-JNE1
MB85RC128PNF-G-JNE1、	MB85RC16PNF-G-JNE1、	MB85RC16VPNF-G-JNE1
MB85RC16VPNF-G-JNN1E1、	MB85RC1MTPNF-G-JNE1、	MB85RC256VPNF-G-JNE1
MB85RC512TPNF-G-JNE1、	MB85RC64APNF-G-JNE1、	MB85RC64PNF-G-JNE1
MB85RC64VPNF-G-JNE1、	MB85RS128APNF-G-JNE1、	MB85RS128BPNF-G-JNE1
MB85RS16NPNF-G-JNE1、	MB85RS16PNF-G-JNE1、	MB85RS1MTPNF-G-JNE1
MB85RS256APNF-G-JNE1、	MB85RS256BPNF-G-JNE1、	MB85RS512TPNF-G-JNE1
MB85RS64PNF-G-JNE1、	MB85RS64TPNF-G-JNE2、	MB85RS64TUPNF-G-JNE2
MB85RS64VPNF-G-JNE1		

2. 変更内容

Tube の仕様変更。

変更する包装仕様については、次頁にあります現行仕様と、変更後の仕様内容をご参照願います。
仕様変更による製品の品質保証に変更はございません。

3. 変更理由

上記の対象製品において、現行の包装仕様の一部（2タイプある Tube 包装仕様のうちの片方）に、フランスの包装材法規制で禁止されるインク中の鉱物油（MOAH）が閾値以上で含有していることが確認されましたので、該当する包装材についてフランスの法規制を満たすよう仕様変更を実施させていただきます。（注記：当該法規制はフランス国内へ製品を輸出する際に適用されます。）

4. 追加予定時期

2023年1月1日以降の弊社（富士通セミコンダクターメモリソリューション(株)）出荷分より適用させていただきます。

5. 其他のお知らせ内容

仕様変更は2023年1月1日以降の弊社出荷分より適用いたしますが、それ以前の出荷品については、誠に恐れ入りますが弊社の販売会社様または代理店様などにお問い合わせをお願いいたします。

Tube 現行仕様

仕様	包装材 A タイプ	包装材 B タイプ
IC 収納数	95 個	95 個
外形サイズ	<p>520</p> <p>(印字×2)</p> <p>7.40</p> <p>3.60</p> <p>3.60 × 7.40 × 520. mm</p>	<p>521</p> <p>(印字×2)</p> <p>7.75</p> <p>3.80</p> <p>3.80 × 7.75 × 521. mm</p>
外観	<p>(印字)</p> <p>PET F-3X0118-K ANTISTATIC</p>	<p>(印字)</p> <p>ANTISTATIC</p>

Tube 変更後仕様

仕様	包装材 A' タイプ (当包装材のみが変更となります)	包装材 B タイプ (当包装材はフランスの包装材法規制を 満たしているため、変更がありません)
IC 収納数	95 個	95 個
外形サイズ	<p>520</p> <p>(印字なし)</p> <p>7.40</p> <p>3.60</p> <p>3.60 × 7.40 × 520. mm</p>	<p>521</p> <p>(印字×2)</p> <p>7.75</p> <p>3.80</p> <p>3.80 × 7.75 × 521. mm</p>
外観	<p>(印字なし)</p> <p>インクレス(無地)の包装材となります</p>	<p>(印字)</p> <p>ANTISTATIC</p>

以上